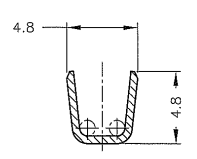
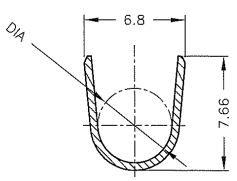


NUMBER 316041
METRIC
ANGLE PROJECTION

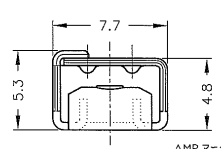
PRINT DIST
ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



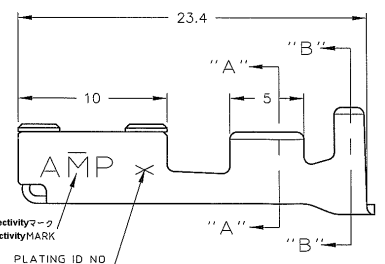
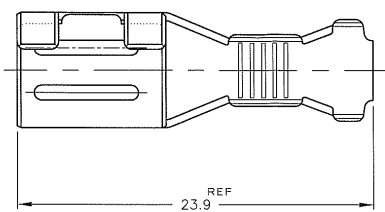
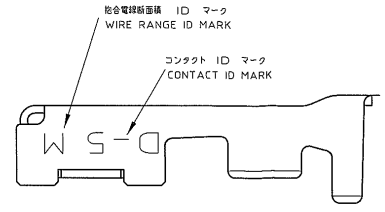
断面 "A"- "A"
SECT "A"- "A"



断面 "B"- "B"
SECT "B"- "B"



AMP マーク 又は、TE Connectivity マーク
AMP MARK or TE Connectivity MARK



PLATING ID NO
めっき ID No

注記

- △ めっき: コントクト: 全面 Ni 下地
接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
- △ めっき: コントクト: 全面 Ni 下地
接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
- △ めっき: コントクト: 全面 Ni 下地
全面: 2.54 μm MIN 銀めっき

NOTES

- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △ FINISH (CONTACT AREA): 2.54 μm MIN SILVER PLATING OVER Ni PLATING

PRODUCT SPEC. 108-5453
APPLICATION SPEC. 114-5206

6	△	316041-6
3	△	316041-3
2	△	316041-2
めっき ID No	社名 (FINISH)	仕様 L/P
PL ID CODE		型番 (P/N)



AWG #12/#10	4/5.2	REC CONTACT "M" SIZE リセ コントクト "M" サイズ "DYNAMIC D-5 SERIES"
銅合金 (COPPER ALLOY)	表巻銅 (SEE TABLE)	SIZE LOC 316041
DR. Kikeda 19/JUN/98	DE. Kikeda 19/JUN/98	REV. D1 SHEET 1 OF 1
CHK. N.MATSUBARA	APP. IHASEGAWA	

D1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	20MAY01
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面